



技术要求：

1. 绝缘电阻： $\geq 5000M @500V$
2. 介电耐压： $\geq 300V$
3. 密封漏率： $\leq 1.013 \times 10^{-3} Pa \cdot cm^3/S$
4. 使用寿命： ≥ 500 次
5. 温度范围： $-65^{\circ}C \sim +155^{\circ}C$
6. 镀层厚度： $\geq 0.5 \mu m$ 软金

借通用件登记

描图

校描

旧底图总号

签字

日期

					装配图		
标记	处数	更改文件号	签字	日期			
设计	M.		标准化		图样标记	重量	比例
审核							11:1
工艺			日期		共 页		第 页

HN-DC2016-0.5(6.5-2)

成都恒利泰科技有限公司


 成都恒利泰科技有限公司
 Chengdu HenryTech Technology co., Ltd